- 1 -

明細書

金属基複合材製成形品の成形方法

技術分野

本発明は、金属基複合材料からなるビレットを加圧成形して、部位別に異なるセラミックス体積含有率を有する金属基複合材製成形品を成形する方法に関する。

背景技術

金属基複合材料を用いて製品の特定部分の強度を高める製造方法がある。強度をそれほど必要としない部分に通常の金属を使用し、強度が必要な部分に金属基複合材料を用いることで、強度の確保と生産コストの削減を図るようにしたプーリの製造方法が、例えば、特開2001-316740公報に開示されている。上記プーリの製造方法について、図21に基づいて説明する。

図21に示されたプーリ301は、中央に複合材製のハブ302を設け、ハブ302にアルミニウム合金製のディスク303を一体的に形成し、ディスク303に緩衝部材304を介して溝部305を嵌合したもので、プーリ301を軸に取り付ける際のボルトの締め付け力を、強度の高いハブ302で受けることができる。

上記プーリ301の製造方法は、先ず、複合材料を押出し成形で筒にし、筒を切断してハブ302を形成する。その次に、ハブ302をプーリ用鋳造金型にセットして、金型に溶解したアルミニウム合金を充填する。

しかし、上記のプーリの製造方法では、複合材製のハブ302及びアルミニウム合金製のディスク303といった二つの部品を別々に加工する工程が必要になり、生産に手間がかかる。また、複合材製のハブ302を形成する工程及びアルミニウム合金製のディスク303を鋳造する工程の作業内容はともに複雑で、手間がかかるという問題点がある。

一方、金属基複合材料を用いて冷却性性能をよくした複合材の製造方法が、

- 2 -

例えば特開2002-66724公報に開示されている。この製造方法は、金属 基複合材製のブロックをプレス機で押し、金属基複合材料の母材と補強材とを分 けるようにして補強材を偏らせるようにした技術であって、偏たった補強材の熱 伝導率によって成形品の冷却性性能が向上する。この複合材の製造方法について、 図22A、図22B、および図22Cに基づいて説明する。

図22Aに示された複合材からなる製品311は、基板部312と、該基板部312の表面に形成された複数のフィン313とを含む。

図22Bに示すように、第1に、金属基複合材料314をアルミニウム合金315と炭化珪素の微粒子316とで製造し、製造した金属基複合材料314を用いてブロック317を形成する。第2に、ブロック317を加熱した状態で成形型318(フィン用空間319を有する。)に入れ、ブロック317を加圧する。

図22Cに示すように加圧する過程で、アルミニウム合金315がフィン用空間319に流入してアルミニウム合金製のフィン313が成形される。

しかし、この複合材の製造方法では、製造の手間を省けるが、複数のフィン313内に炭化珪素の微粒子を適度に入れることはできず、フィン313はアルミニウム合金のみとなり、強度は低下し過ぎる。つまり、フィン313の中央まで炭化珪素を所望の体積含有率だけ分布させることはできず、結果的に複合材料の強度を生かし難い。

そこで、セラミックス体積含有率を成形品の部位別に異ならせた金属基複合 材製成形品をより容易に製造することができる技術が望まれる。

発明の開示

本発明においては、金属基複合材製成形品の成形方法であって、金属からなるマトリックスとセラミックスからなる補強材とを混合して金属基複合材料からなるビレットを得る工程と、前記ビレットを所定温度に加熱する工程と、前記所定温度に加熱されたビレットを金型を用いて加圧成形する工程と、から成り、成形前の前記ビレットの高さをHとし、成形後のビレットの高さをh1とすることにより、ビレットの圧縮比をH/h1としたとき、該圧縮比を成形品の部位別に

変えることで、該成形品のセラミックス体積含有率を部位別に異ならせるようにしたことを特徴とする金属基複合材製成形品の成形方法が提供される。

このように、ビレットを加圧成形する際、圧縮比を部位別に変えることで、 成形の歪みを部位別に異ならせ、成形品のセラミックス体積含有率を部位別に異ならせるようにした。このため、セラミックス体積含有率が部位別に異なった金 属基複合材製成形品をより容易に製造することができるという利点がある。

前記ピレットは、好ましくは、部位別に高さに変化をもたせるようにする。 従って、金型を閉じるだけで、成形品のセラミックス体積含有率を部位別に変え ることができ、成形品のセラミックス体積含有率を部位別に変える成形作業は容 易になる。

前記加圧成形は、好ましくは、分割金型を用いて行う。従って、分割された型は個別に加圧制御可能となり、セラミックス体積含有率を高めたい部位に対応する型をまず最初に加圧する。その後、残りの部位に対向する残りの型を加圧する。その結果、セラミックス体積含有率の異なる部位を多く設けることができるという利点がある。

前記加圧成形は、好ましくは、前記ビレットに接触する部位に断熱手段を施した金型を用いて行う。従って、ビレットに接触する部位の熱伝導率を制御しない場合に比べ、成形品の材料の表層と深層のセラミックス体積含有率のばらつきを小さくすることができるという利点がある。

前記マトリックスとしてはアルミニウム合金を用い、前記セラミックスとしてはアルミナの凝集体を用いるのが好ましい。従って、溶解したアルミニウム合金とアルミナの凝集体を混合するだけでよく、また、アルミナの凝集体の製造は容易であるから、結果的に、金属基複合材料の製造は容易であり、セラミックス体積含有率を部位別に変えた成形品の生産効率の向上を図ることができる。

前記加熱工程は、好ましくは、前記ピレットを580℃以上に加熱し、金属からなるマトリックスの流動性を高くする。

図面の簡単な説明

図1A~図1Cは、本発明の第1の成形方法で成形された金属基複合材から

PCT/JP2004/019814

なる第1の成形品を示した図である。

図2A~図2Iは、本発明の第1の成形方法における複合材料製造工程、ビレットの形成工程、加熱工程及び加圧工程を示した図である。

図3は、第1の成形方法における圧縮比と、第1の成形品のセラミックス体 積含有率の関係を示したグラフである。

図4は、第1の成形方法で使用する金型の加圧速度と第1の成形品のセラミックス体積含有率の関係を示したグラフである。

図5A~図5Dは、第1の成形方法における複合材料製造工程およびビレット形成工程とは異なる実施例示した図である。

図6は、第2および第3の成形方法で成形された金属基複合材からなる第2 および第3の成形品を示した図である。

図7は、本発明の第2の成形方法において、金型に加熱されたビレットをセットする状態を示した図である。

図8は、第2の成形方法における加圧工程を示した図である。

図9は、第2の成形方法で成形された成形品の中央部のセラミックス体積含 有率と、周縁部のセラミックス体積含有率との関係を示したグラフである。

図10A~図10Cは、本発明の第3の成形方法を示した図である。

図11は、本発明の第4の成形方法で成形された金属基複合材からなる第4 の成形品を示した図である。

図12A~図12Dは、本発明の第4の成形方法における加圧工程を示した 図である。

図13A~図13Cは、本発明の第5、第6および第7の成形方法で成形された金属基複合材からなる第5、第6および第7の成形品を示した図である。

図14A~図14Cは、本発明の第5の成形方法に用いられるビレット、および第5の成形方法における加圧工程を示した図である。

図15A~図15Cは、本発明の第6の成形方法に用いられるビレット、および第6の成形方法における加圧工程を示した図である。

図16A~図16Cは、本発明の第7の成形方法に用いられるビレット、および第7の成形方法における加圧工程を示した図である。

- 5 -

図17A~図17Eは、分割金型を用いた本発明の第8の成形方法における 加圧工程、および該方法により成形された第8の成形品を示した図である。

図18A~図18Dは、本発明の第9の成形方法における加圧工程を示した 図である。

図19A~図19Dは、本発明の第10の成形方法における加圧工程を示した図である。

図20は、断熱手段を施さない金型、ビレットに接触する一部に断熱手段を施した金型、およびビレットに接触する全面に断熱手段を施した金型を用いて成形された成形品のセラミックス体積含有率の関係を示したグラフである。

図21は、従来における複合材を一部に用いた成形品であるプーリを示した 図である。

図22A~図22Cは、従来の複合材の製造方法を示した図である。

発明を実施するための最良の形態

図1A~図1Cは、本発明の第1の成形方法で成形された金属基複合材からなる第1の成形品を示している。

図1Aに示された第1の成形品11は、金属基複合材製成形品であって、例 えば自動車の部品や産業機械の部品として用いられる。

第1の成形品11は、円盤状の板材で、成形品の中央部12と、該中央部12に連なる周縁部13とからなる。中央部12は、周縁部13の強度よりも強い。このため、第1の成形品11は、強度をそれほど必要としない部分を周縁部13とし、強度が必要な部分を中央部12とすることで、強度の確保と同時に軽量化を図ることができる。

h1は成形後のビレット高さで、板の厚さに相当する。

第1の成形品11の材質は、金属基複合材であり、金属14とセラミックス 15とからなる。

図1Bに示されるように中央部12は、金属14にセラミックス15が約4 0%含有された部位である。金属14は、アルミニウム合金を用いた。セラミックス15は、例えば、アルミナの凝集体21である。 ここで、セラミックス体積含有率をV f とすると、セラミックス体積含有率 V f (%) は、(セラミックスの体積/(マトリックスの体積+セラミックスの体積)) × 1 O O で求められる。

中央部12のセラミックス体積含有率 Vfは Vm1(約40%)である。このときのヤング率を Em1とする。

図1 Cに示された周縁部13は、金属14にセラミックス15が約18%含有された部位である。

周縁部13のセラミックス体積含有率VfはVe1(約18%)である。このときのヤング率はEe1で、ヤング率Ee1は、Ee1くEm1である。つまり、第1の成形品11のセラミックス体積含有率Vfは、中央部12から周縁部13に向かって漸減する。その結果、第1の成形品11のヤング率は、中央部12から周縁部13に向かって漸減する。

次に、上記金属基複合材からなる第1の成形品11の第1の成形方法について、図2A~図2Iに基づいて説明する。第1の成形方法は、複合材料製造工程と、ビレット形成工程と、ビレット加熱工程と、加圧工程とからなる。これらの4つの工程について具体的に順に説明する。

図2A~図Dは、第1の成形方法における複合材料製造工程及びビレット形成工程を示している。

図2Aにおいて、複合材の製造工程では、マトリックスとセラミックスを混合して金属基複合材料を製造する。具体的には、マトリックスとしては、アルミニウム合金22を用いた。アルミニウム合金22としては、日本工業規格(JIS)のA6061を使用した。セラミックスは、アルミナの凝集体21を用いた。

図2Bは、図2Aの2B部の拡大図であって、凝集体21を模式的に示している。凝集体21は、アルミナ(Al2O3)の粉23が集まって、一つの塊になったものである。凝集体21の粒径は、約50 μ m程度である。アルミナ(Al2O3)の粉23の径は、約1 μ m程度のものを用いた。

なお、セラミックスとしては、アルミナ (A I 2 O 3) 粉以外のものを用いる ことも可能である。

第1の成形方法では凝集体を用いたが、凝集体となっていない粉末を用いる

- 7 -

ことも可能である。

さらに、補強材としては、セラミックス以外に炭素繊維(長・短繊維)を挙 げることができる。

先ず、図2Aに示すように、アルミニウム合金22を所定重量だけ溶解し、溶解したアルミニウム合金22に所定重量の凝集体21を入れて撹拌する。撹拌したアルミニウム合金22を適当な形状、大きさのインゴット型24(図2C参照)に入れ、凝固させることで金属基複合材料27(図2C参照)の塊を得る。

図2 Cにおいて、ビレット形成工程では、凝固させることで得た金属基複合 材料27の塊を第1ビレット31として用いる。Hは成形前のビレット高さ、D 1は直径を示す。

ビレットの形状やインゴット型によっては、金属基複合材料27の塊を加工 してもよく、例えば、複数のビレットに切断し、所定形状に切削してもよい。

図2Dは、図2Cの2D部の拡大図であり、金属基複合材料27を模式的に示している。金属基複合材料27は、アルミニウム合金22とアルミナの粉23が集まった凝集体21とからなる。

金属基複合材料27のセラミックス体積含有率VfはVb(約23~24%)である。金属基複合材料27のヤング率をEbとする。

このように第1の成形方法では、マトリックスは、アルミニウム合金22を用い、セラミックスはアルミナの凝集体21を用いたので、溶解したアルミニウム合金22とアルミナの凝集体21を混合するだけでよく、手間がかからない。また、アルミナの凝集体21の製造も容易である。結果的に、金属基複合材料27の製造は容易となり、セラミックス体積含有率を部位別に変えた成形品の生産効率の向上を図ることができる。

このような金属基複合材料27を用いた第1ビレット31 (図2C参照)を 製造した後、ビレット加熱工程を開始する。

図2E~図2Iは、第1の成形方法のビレット加熱工程及び加圧工程を示している。

図2日に示したビレット加熱工程では、第1ビレット31を加熱炉32で所 定の温度条件にて加熱する。加熱炉32は、炉本体33と、熱源34と、熱電対

-8-

35と、熱電対35の情報および予め設定した条件に基づいて熱源34を制御する制御装置36とを備える。

ビレット加熱工程の温度条件に用いた所定温度は、アルミニウム合金22の固相線(solidus)以上(例えば、JIS規格のA6061では580℃以上)の温度である。

ビレットの加熱温度の上限は任意であるが、温度を上げ過ぎると後工程での 凝固に時間がかかる点や必要以上の加熱は加熱工程に時間がかかる点などの生産 効率及び品質を基準にした適度な温度に上限を設定するのが望ましい。

図2Fに示した加圧工程では、加熱工程において580℃以上に加熱された 第1ビレット31を金型37に矢印aの如くセットし、金型37を取り付けたプレス機41の稼働により所定形状に成形する。

金型37は、下型42と、上型43とからなり、図に示していない温度調整手段を備えている。下型42および上型43はともに平坦な型面44.45を有する。金型37は、第1ビレット31を軸長手方向(白抜き矢印の方向)に圧縮して横に広げる据え込みタイプである。図に示した金型37の形状や構成は一例である。

温度調整手段は任意であり、例えば流体や電気で温度調整可能に構成する。 設定温度は、例えば、300℃に設定する。金型の温度を300℃に保持するの が望ましいが、温度調整手段を設けずに、常温の金型でも成形可能である。

プレス機41の操作盤(図示せず)に設定する主な成形条件は、プレス圧力 P、加圧速度 V p、下降ストロークSである。プレス圧力 Pは、ビレットの投影 面積に対する面圧(kg/cm²)で示す。下降ストローク Sは、ビレットに接触した位置から下限までの距離であるが、成形品の板の厚さ(成形後のビレット 高さ h 1)を基準とする。

つまり、金型37を用い、プレス圧カP、加圧速度Vp、所定の下降ストロークで580℃以上の第1ビレット31に圧力を加えて第1の成形品を成形する。

図2G~図21は、第1ビレット31の加圧状態を示している。

図2Gに示すように、第1ビレット31の加圧を、プレス圧力P、加圧速度 Vpで、下降ストロークS1まで進める。この下降ストロークS1までの過程で

- 9 -

は、580℃以上で流動性がよくなったマトリックスであるところのアルミニウム合金22は、加圧でつぶれ始めると同時に、横(図の左右方向および図の表裏方向)の外方に矢印b, bの如く流動し始める。一方、凝集体21の粒は、ほとんどが横の外方に移動せずに、下方に移動し始める。

引き続き、上型43の下降を続け、図2Hに示すように下降ストロークS2 (S2>S1)に達すると、第1ビレット31の高さはHからHaとなる。下降ストロークS2に達する過程では、アルミニウム合金22は、さらに横の外方に凝集体21の粒の間からしみ出るように流動する。一方、凝集体21は、該凝集体21同士の接触や衝突により破壊し始め、小さな凝集体やアルミナ(AI $_2O_3$)の粒子になり始める。

図2 I で示すように、さらに下降を続けると、下限である下降ストロークS3に達すると同時に、第1の成形品11が完成する。

下降ストロークS3までの過程では、アルミニウム合金22は外方への流動を続け、一方、凝集体21の粒は、圧力が加わり凝集体が崩れ、小さな凝集体やアルミナ(A I 2O3)の粒子となって、ほとんどは第1ビレット31の中央である第1の成形品11の中央部12に止まるが、残りはアルミニウム合金22の外方への流出とともにアルミニウム合金22によって押し流され横の外方(矢印 c、cの方向)へ流動する。その結果、第1の成形品11の中央部12のセラミックス体積含有率VfはVm1(約40%)まで高まり、ヤング率Em1となり、第1の成形品11の周縁部13のセラミックス体積含有率VfはVe1(約18%)まで下がり、ヤング率Ee1となる。

第1の成形品11は、金属基複合材料27(図2D参照)のセラミックス体積含有率Vbに比べ、周縁部13から中央部12までのセラミックス体積含有率は、Ve1<Vb</br>

ここで、圧縮比をRhとすると、第1の成形品11の形状の場合は、圧縮比Rhは中央部12の圧縮比とし、ほぼビレットの直径D1(図2C参照)の範囲における加工前後の寸法比とする。中央部12の圧縮比Rhは、Rh=H/h1であり、例えば、6.8である。中央部12以外の残りの部位の圧縮比Rhは、つまり周縁部13の圧縮比Rhは、Rh=

- 10 -

0/h1で、圧縮比Rhを設定していないものとする。

つまり、第1の成形方法では、圧縮比Rhを第1の成形品11の中央部12 と周縁部13とで変える。

図3は、第1の成形方法の圧縮比と第1の成形品のセラミックス体積含有率の関係を示したグラフである。横軸は中央部の圧縮比Rhであり、縦軸はセラミックス体積含有率 Vfである。成形の条件は、プレス圧力Pはビレットの投影面積に対する面圧で650kg/cm²、加圧速度 Vpは約130mm/秒、加熱する所定温度は580℃以上、金型温度は300℃である。

●印は、第1の成形品11の中央部12のセラミックス体積含有率Vfを示す。

〇印は、第1の成形品11の周縁部13のセラミックス体積含有率Vfを示す。

中央部12のセラミックス体積含有率Vfは、圧縮比Rhの増加にほぼ比例して増加する。周縁部13のセラミックス体積含有率Vfは、圧縮比Rhの増加にほぼ比例して減少する。

言い換えると、中央部12のセラミックス体積含有率Vfの増加に伴い、周 縁部13のセラミックス体積含有率Vfは、減少する。つまり、圧縮比Rhを制 御することで、セラミックス体積含有率Vfを制御することができる。

本発明の成形方法では、圧縮比Rhは、1~10の範囲に設定する。好ましくは、2以上に設定する。2以上とすることで、成形品のセラミックス体積含有率Vfの漸減若しくは漸増を形成しやすくする。

圧縮比Rhが2未満では、成形品のセラミックス体積含有率Vfの漸減若しくは漸増を形成し難い。

圧縮比Rhが10を超えると、主にビレットを円柱に形成した場合には、固相線以上(例えば、JIS A6061では580℃以上)の温度まで昇温したビレットを金型に置く際に、ビレットが崩れたり倒れたりすることがあり、成形できなくる。なお、ビレットの形状によっては、圧縮比Rhが10を超えてもビレットが崩れたり倒れたりする現象が起きないから、そのような形状のビレットでは、圧縮比Rhを10以上に設定してもよい。

図4は、第1の成形方法で使用する金型の加圧速度と第1の成形品のセラミ ックス体積含有率の関係を示したグラフである。横軸は加圧速度Vpであり、縦 軸はセラミックス体積含有率Vfである。成形の条件は、プレス圧力Pはビレッ トの投影面積に対する面圧で650kg/cm²、圧縮比Rhは6.8、加熱す る所定温度は580℃以上、金型温度は300℃である。

●印は、第1の成形品11の中央部12のセラミックス体積含有率Vfを示 す。

〇印は、第1の成形品11の周縁部13のセラミックス体積含有率Vfを示 す。

中央部12のセラミックス体積含有率Vfは、加圧速度Vpの増加にほぼ反 比例して低下した後、変化しなくなり、ビレットの状態と同様となる。

周縁部13のセラミックス体積含有率Vfは、加圧速度Vpの増加にほぼ比 例して高くなった後、変化しなくなり、ビレットの状態と同様となる。

これは、加圧速度Vpが速いと、アルミニウム合金の横への流動速度も速く なり、アルミナの凝集体21は止まることができずに、アルミニウム合金の流動 とともに横に移動するためと考えられる。

このように、加圧速度Vpを制御することでも、セラミックス体積含有率V fを制御することができる。

本発明の成形方法においては、加圧速度Vpは、5~300mm/秒の範囲 に設定する。

加圧速度Vpが5mm/秒未満では、中央部12におけるマトリックスに混 合したセラミックスや炭素繊維などの補強材の体積含有率(セラミックス体積含 有率Vf)はほとんど高くならない。

加圧速度Vpが300mm/秒を超えると、中央部12及び周縁部13にお ける体積含有率(セラミックス体積含有率Vf)は変化しない。

このように、加圧速度Vρ若しくは圧縮比Rhを制御することによって、第 1の成形品11を所望の形状に成形すると同時に、第1の成形品11の中央部1 2から周縁部13にかけてセラミックス体積含有率Vfを漸減(傾斜)すること ができる。

次に、図2A~図2Dで説明した複合材の製造工程およびビレット形成工程とは別の複合材の製造工程およびビレット形成工程について、図5A~図5Dに基づいて説明する。

先ず、図5Aに示すように、凝集アルミナ粉末とマグネシウム(Mg)の混合粉末51およびアルミニウム合金52をアルミニウム基複合材製造装置54の雰囲気炉55内に入れる。参照番号53は制御装置である。

次に、雰囲気炉55内の酸素を除去するために雰囲気炉55内を真空ポンプ56で真空引きする。一定の真空度に達したら真空ポンプ56を止めて、ボンベ57から雰囲気炉55にアルゴンガス(Ar)58を矢印d1の如く供給する。その後、加熱コイル59で矢印d2の如く混合粉末51及びアルミニウム合金52の加熱を開始する。

雰囲気炉55内の温度を温度センサ61で検出しつつ昇温(自動)させる。 所定温度(例えば、約750℃~約900℃)に達する過程で、アルミニウム合金52は溶解する。この過程では、混合粉末51のマグネシウム(Mg)は蒸発する。その際、雰囲気炉55内はアルゴンガス(Ar)58の雰囲気下にあるので、アルミニウム合金52及びマグネシウム(Mg)が酸化することはない。

次に、図5Bで示すように、雰囲気炉55内を窒素ガス(N2)62で加圧し、窒化マグネシウム64の作用で混合粉末51の凝集アルミナ粉末を還元し、混合粉末51にアルミニウム合金52の溶湯を浸透させて金属基複合材料65を得ると同時にアルミニウム基複合材ビレット66を得る。

具体的には、真空ポンプ 56 でアルゴンガス 58 を抜きながら、雰囲気炉 5 5に窒素ガス 62 を矢印 d 4の如く供給する。この際、加圧(例えば、大気圧+約0.5 kg/cm²)する。雰囲気炉 55 内の雰囲気は窒素ガス 62 に置換される。

雰囲気炉55内が窒素ガス62の雰囲気になると、窒素ガス62は、マグネシウム(Mg)と反応して窒化マグネシウム(Mg3N2)64を生成する。この窒化マグネシウム64はアルミナを還元するので、アルミナは濡れ性(wettability)がよくなる。その結果、凝集アルミナ粉末間にアルミニウム合金52の溶湯が浸透する。アルミニウム合金52が凝固してアルミニウム基複合材ビレット66が

完成する。

図50に示されたアルミニウム基複合材ビレット66(以下、単に「ビレッ ト66」と略記する。)は、混合粉末51にアルミニウム合金52が浸透したも のである。

図5Dに示すように、必要に応じて、ビレット66をNC(数値制御)旋盤 67で所定の外径寸法に切削加工する。

なお、図2A~図2D、図5A~図5Dに示した複合材の製造工程及びビレ ット形成工程は一例であって、本発明においては複合材を製造する方法は任意で ある。

図6は、後述する第2および第3の成形方法で成形された金属基複合材から なる第2および第3の成形品を示している。第2の成形品68は、ディスクブレ ーキに用いられるブレーキディスクである。第3の成形品71は、断面U字状の 部材で、例えばディスクブレーキに用いられるキャリパーであり、図10Aに詳 細に示されている。

ブレーキディスクからなる第2の成形品68は、中央に形成された締結部7 **2と、締結部72に連ねて形成された筒状の連結部73と、連結部73の上端か** ら連ねて径方向外方に突出するよう形成された鍔状の摺動部フ4と、からなる。

締結部72は、車両の駆動軸側に複数のポルトで固定される部位である。締 結部72のセラミックス体積含有率Vm2は約40%である。

摺動部74は、上下の摺動面75,75を有し、摺動面75,75にパッド (図示せず)を押圧して摩擦を得る。この摩擦でブレーキディスクの回転は制限 される。

次に、前記金属基複合材からなる第2の成形品68を成形する第2の成形方 法について、図7および図8A~図8Cに基づいて説明する。第3の成形品71 を成形する第3の成形方法については後述する。第2の成形方法における複合材 の製造工程及びビレット加熱工程は、第1の成形方法と同様であり、その説明を 省略する。

図7を参照すると、第2の成形方法のピレット形成工程では、金属基複合材 料27(図2C参照)又はアルミニウム基複合材ビレット66(図5C参照)を 用いて第2ビレットファを円柱状に形成する。Hbは成形前の第2ビレットファの高さ、D2は直径を示す。

第2ビレットファを加圧する準備として、580℃以上の第2ビレットファを金型78に矢印 e の如くセットする。その後、金型78を取り付けたプレス機41で加圧して所定形状に第2ビレットファを成形する。

金型78は、下型ダイ81と、上型パンチ82と、図に示していない温度調整手段と、を備える閉塞金型である。なお、金型78の形状や構成は一例である。

温度調整手段は、任意であり、例えば、流体や電気で温度調整可能に構成する。設定温度は、例えば300℃に設定する。金型の温度は常温でも可能である。

プレス機41の操作盤に設定する主な成形条件は、例えば、プレス圧力Pは約650kg/cm²、加圧速度Vpは約130mm/秒、下降ストロークSは47mmに設定した。つまり、金型78を用い、プレス圧力P、加圧速度Vp、所定の下降ストロークS、580℃以上で第2ビレット77に圧力を加えて第2の成形品を成形する。

図8A~図8Cは、第2の成形方法の加圧工程を示している。

図8Aに示すように、下降ストロークがS4となるよう上型パンチ82は下降する。このとき、第2ビレット77の高さは、HbからHcとなる。この第2ビレット77の高さがHcとなるまでの過程では、580℃以上のマトリックスであるところのアルミニウム合金22は、加圧でつぶれ始めると同時に、横(図の左右方向、図の表裏方向)外方に向けて矢印f,fの如く流動し始める。一方、凝集体21の粒は、分散した状態を維持し、ほとんどが横に移動せずに止まる。

図8Bに示すように、さらに上型パンチ82が下降を続けると、アルミニウム合金22は、さらに外方に凝集体21の粒の間からしみ出るように流動する。 一方、凝集体21は、凝集体21同士の接触や衝突により破壊し始め、小さな凝集体やアルミナ(Al2O3)の粒子になり始める。

図8 Cに示すように、引き続き上型パンチ82の下降を続け、上型パンチ82が下限の下降ストロークに達すると、第2の成形品68が完成する。h1は成形後のビレット高さで、板の厚さに相当する。

下限の下降ストロークに達するまでの過程では、アルミニウム合金22は外

ここで、第2の成形品68の圧縮比をRhとしたときに、締結部72の圧縮 比Rhは、Rh=Hb/h1で、例えば、6.8である。摺動部74の圧縮比R hは設定しない。つまり、第2の成形方法では、圧縮比Rhを第2の成形品11 の締結部72と摺動部74とで変える。

図9は、第2の成形方法で成形された成形品の中央部のセラミックス体積含有率と周縁部のセラミックス体積含有率の関係を示したグラフである。横軸は中央部のセラミックス体積含有率 V f である。縦軸は周縁部のセラミックス体積含有率 V f である。成形の条件は、プレス圧力 P はビレットの投影面積に対する面圧で650kg/cm²、加圧速度 V p は約130mm/秒、加熱する所定温度は580℃以上、金型温度は300℃である。

また、図9のグラフは、図1で説明した第1の成形品11の中央部12のセラミックス体積含有率と周縁部13のセラミックス体積含有率の関係を示す。

中央部 (締結部) 72のセラミックス体積含有率 Vfの増加にほぼ比例して 周縁部 (摺動部) 74のセラミックス体積含有率 Vfは減少する。

ここで、第2の成形品68(図6参照)はブレーキディスクである。ブレーキディスクの締結部72(図6参照)のセラミックス体積含有率Vfは、28~42%の範囲に設定する。

つまり、第2の成形方法では、中央部(締結部)72のセラミックス体積含 有率Vfは、28~42%の範囲に設定する。

中央部(締結部) 72のセラミックス体積含有率 Vfが28%未満では、中央部(締結部) 72をポルトで取り付けた際に、ポルトの所定の締め付けトルクで締結部 72が座屈することがある。

中央部(締結部) 72のセラミックス体積含有率Vfが42%を超えると、 セラミックスによって、加工性は悪くなり、生産コストが高くなる。

ブレーキディスクの周縁部(摺動部)74のセラミックス体積含有率Vfは、 15~25%の範囲に設定する。

周縁部(摺動部)74のセラミックス体積含有率Vfが15%未満では、硬度が低下して耐磨耗性が低下する。

周縁部(摺動部) 74のセラミックス体積含有率 Vfが25%を超えると、セラミックスによって、研削や研磨など高精度を確保するための加工に手間がかかり、加工性は悪くなる。

なお、第2の成形方法の圧縮比と第2の成形品のセラミックス体積含有率の 関係を示したものとして図3のグラフを見てもよい。また、第2の成形方法に用 いた加圧速度と第2の成形品のセラミックス体積含有率の関係を示したものとし て図4のグラフを見てもよい。

次に、本発明の第3の成形方法について、図10A~図10Cにも基づいて 説明する。図10Aは第3の成形品を示し、図10Bおよび図10Cは加圧工程 を示している。

図10Aにおいて、第3の成形品71は、断面U字状の部材で、中央に形成した第1板部84と、第1板部84の両端から直角に延びる第2板部85、85とからなる。第2板部85、85はカF、Fを受ける。参照番号86、86はコーナ部、h3は成形後のビレット高さで、板の厚さに相当する。

第3の成形品71は、第2板部85、85の先端側のセラミックス体積含有率Vfよりコーナ部86、86のセラミックス体積含有率Vfを大きくすることで、U字状部材の強度の向上と軽量化とを図ったものである。

次に、金属基複合材からなる第3の成形品71を成形する第3の成形方法について説明する。複合材の製造工程及びビレット加熱工程は、第1の成形方法と同様であり、その説明を省略する。

図10Bに示すように、第3の成形方法のビレット形成工程では、金属基複合材料27(図2C参照)又はアルミニウム基複合材ビレット66(図5C参照)を用いて第3ビレット87を形成する。第3ビレット87は、所定の幅、長さで

- 17 -

形成するとともに、成形前のビレット高さをHdに形成した板である。

加圧工程では、580℃以上の第3ビレット87を金型88に矢印の如くセットし、金型88を取り付けたプレス機41の稼働により所定形状に成形する。 金型88は、下型ダイ91と、上型パンチ92と、図に示していない温度調整手段と、を備える。

プレス機41の操作盤に設定する主な成形条件は、プレス圧カP、加圧速度 Vp、下降ストロークSである。つまり、金型88を用い、プレス圧カP、加圧 速度Vp、所定の下降ストロークSで580℃以上の第3ビレット87に圧力を 加えて第3の成形品を成形する。

図10Cに示すように、上型パンチ92を下限までストロークさせることで、 第3の成形品71が完成する。

第3ビレット87に圧力を加える過程では、既に説明したように、アルミニウム合金22は加圧でつぶれ始めると同時に、横(図の左右方向)の外方に凝集体21の粒の間からしみ出るように流動する。

一方、凝集体21は、凝集体21同士の接触や衝突により破壊するとともに圧力が加わり凝集体が崩れ、小さな凝集体やアルミナ(A I 2O3)の粒子となってほとんどは第1板部84からコーナ部86、86までの間に止まる。その結果、図10Aに示した第3の成形品71の第1板部84のセラミックス体積含有率Vfは約37%となる。つまり、大きな力がかかるコーナ部86、86のセラミックス体積含有率Vfは約37%となる。つまり、大きな力がかかるコーナ部86、86のセラミックス体積含有率Vfを大きくすることで、コーナ部86、86の材料のヤング率を大きくし、U字状部材の強度の向上と軽量化を図ることができる。

第3の成形品71の周縁部であるところの第2板部85, 85のセラミックス体積含有率VfはVe3(約18%)となる。

ここで、第3の成形品71の第1板部84の圧縮比Rhは、Rh=Hd/h 3である。第2板部85、85の圧縮比Rhは設定せず、必要な板厚を設定する。 つまり、第3の成形方法では、圧縮比Rhを第3の成形品71の第1板部84と 第2板部85、85とで変える。

図13は、後述する本発明の第4の成形方法で成形された金属基複合材から

なる第4の成形品94を示している。

第4の成形品94は円筒部材であり、例えばシリンダブロックからなるケー ス95に鋳包んだもので、例えばシリンダヘッドからなるフランジ96に密着す るシート面97を有する。

第4の成形品94は、周壁103のフランジ96側の一端104から中央部 105までの間のセラミックス体積含有率VfはVm4である。このセラミック ス体積含有率Vm4はビレット時のセラミックス体積含有率Vb(約23~24 %) より高く、ケース 9 5 の内側部 1 0 1 の他端 1 0 6 から中央部 1 0 5 までの 間のセラミックス体積含有率Ve4は、ビレット時のセラミックス体積含有率V bより低い。つまり、セラミックス体積含有率VfをVm4まで高めた一端10 4にシート面97を形成した。

シート面97は、セラミックス体積含有率をVm4まで高めたことによって、 フランジ96を取り付けるボルトの締め付け力(軸力)に耐える強度を有し、ボ ルトの締め付けトルクによって発生した面圧 p でフランジ96が密着しても変形 することはなく、例えば、油圧(作動油)や空圧(空気)の漏れを防ぎ、高圧を 確保することができる。

つぎに、上記第4の成形品94を成形する第4の成形方法について、図12 A~図12Dに基づいて説明する。複合材の製造工程及びビレット加熱工程は、 第1の成形方法と同様であり、その説明を省略する。

図12Aに示すように、第4の成形方法のビレット形成工程では、金属基複 合材料27(図2C参照)又はアルミニウム基複合材ビレット66(図5C参照) を用いて第4ビレット107を円柱形状に形成する。D3は直径、Heは成形前 の第4ピレット107の高さを示す。

加圧工程では、580℃以上の第4ピレット107を金型108に二点鎖線 で示すようにセットし、金型108を取り付けたプレス機41の稼働により所定 形状に成形する。

金型108は、下型ダイ111と、上型パンチ112と、図に示していない 温度調整手段と、を備えている。この金型108を用い、プレス圧力P、加圧速 度Vρ、所定の下降ストロークで580℃以上の第4ビレット107に圧力を加 えて第4の成形品を成形する。

図12Bに示すように、第4ビレット107に圧力を加える過程において、前に説明したように、アルミニウム合金22は、凝集体21の粒の間から外方(矢印), jの方向)にしみ出るように流動する。

一方、凝集体21は、凝集体21同士の接触や衝突により破壊し始め、小さな凝集体やアルミナ(Al2O3)の粒子になり始める。

引き続き、図12Cに示すように、上型パンチ112を下限までストロークさせることで貫通させ、図11に示した第4の成形品94を得る。

第4ビレット107(図12B参照)に圧力を加え続ける過程においては、 凝集体21に圧力が加わり凝集体が崩れて、小さな凝集体やアルミナ(Al2O3)の粒子となり、これらの小さな凝集体やアルミナの粒子のほとんどは中央に止まり、残りはアルミニウム合金22の外方への流動とともにアルミニウム合金22によって押し流され横(図の左右方向、図の表裏方向)の外方へ移動する。その結果、第4の成形品94(図11参照)の中央部に相当する一端104のセラミックス体積含有率VfはVm4(約40%、)となり、第4の成形品94(図11参照)の周縁部であるところの他端106のセラミックス体積含有率VfはVe4(約18%)となる。

ここで、h4は成形後のビレット高さを示し、例えば1mmとする。上型パンチ112が貫通すると、成形後のビレット高さは0mmとなるが、1mmに設定した場合の一端104のセラミックス体積含有率Vfと比べて、セラミックス体積含有率Vfはほとんど変わらず、第4の成形品94(図11参照)の圧縮比Rhは、Rh=He/h4である。周壁103の圧縮比Rhは設定せず、必要な板厚を設定する。

つまり、第4の成形方法では、圧縮比Rhを第4の成形品94の底側と周壁103とで変える。

図12Dに示すように、金型108(図12C参照)を開いて、第4の成形品94を取り出す。

次工程では、第4の成形品94を鋳型にセットし、鋳造する。

このように、本発明の成形方法において、圧縮比Rhを成形品の部位別に変

える際、第1~第4の成形方法で説明したように、圧縮比Rhを第1~第4の成形品11,68,71,94のそれぞれの中央部に設定することで、第1~第4の成形品のセラミックス体積含有率Vfを中央部と周縁部とで異ならせる。成形金型を閉じるだけで、自然にセラミックス体積含有率は成形品の部位別に異なるから、セラミックス体積含有率を成形品の部位別に異ならせた金属基複合材からなる成形品をより容易に製造することができる。

図13A~図13Cは、本発明の第5、第6および第7の成形方法で成形された金属基複合材からなる第5、第6および第7の成形品を示している。

図13Aに示された第5の成形品117は、図1Aに示された第1の成形品11とはセラミックス体積含有率Vfの漸減の傾きが逆で、中央部122から周縁部123に向かってセラミックス体積含有率Vfが漸増する。具体的には、中央部122のセラミックス体積含有率はVm5(約18%)で、周縁部123のセラミックス体積含有率はVe5(約40%)である。この第5の成形品117は、中央部122のセラミックス体積含有率Vm5より周縁部123のセラミックス体積含有率Ve5が高い(Ve5>Vm5)円盤状の板材である。

また、金属基複合材料27(図2C参照)のセラミックス体積含有率Vbに 比べ、中央部122及び周縁部123のセラミックス体積含有率は、Vm5<V b<Ve5である。

中央部122のヤング率をEm5、周縁部123のヤング率をEe5(Ee5)としたときに、金属基複合材料27(図2C参照)のヤング率Ebに比べ、中央部122及び周縁部123のヤング率は、Em5くEbくEe5である。

図13Bに示された第6の成形品118は、中央部124から周縁部125に向かってセラミックス体積含有率Vfが漸減する。具体的には、中央部124のセラミックス体積含有率はVm6(約28%)で、周縁部125のセラミックス体積含有率はVe6(約20%)である。この第6の成形品118は、中央部124のセラミックス体積含有率Vm6より周縁部125のセラミックス体積含有率Ve6が低い(Ve6<Vm6)円盤状の板材である。

図2Cに示された金属基複合材料27のセラミックス体積含有率Vbに比

- 21 -

べ、中央部124のセラミックス体積含有率Vm6は高く、周縁部125のセラミックス体積含有率Ve6は、ほぼ同じである。

図13Cに示された第7の成形品121は、第6の成形品118(図13B 参照)とはセラミックス体積含有率Vfの漸減の傾きが逆で、中央部126から周縁部127に向かってセラミックス体積含有率Vfが漸増する。具体的には、中央部126のセラミックス体積含有率はVm7(約20%)で、周縁部127のセラミックス体積含有率はVe7(約28%)である。この第7の成形品121は、中央部126のセラミックス体積含有率Vm7より周縁部127のセラミックス体積含有率Ve7が高い(Ve7>Vm7)円盤状の板材である。

図2 Cに示された金属基複合材料27のセラミックス体積含有率 V b に比べ、中央部126のセラミックス体積含有率 V m 7 は高く、周縁部127のセラミックス体積含有率 V e 7 は、ほぼ同じである。

以下、金属基複合材からなる第5、第6および第7の成形品117,118,121を成形する第5、第6および第7の成形方法について順に説明する。

先ず、図14A~図14Cにおいて、第5の成形品を成形する第5の成形方法について説明する。複合材の製造工程及びビレット加熱工程は、第1の成形方法と同様であり、その説明を省略する。

図14Aに示すように、第5の成形方法のビレット形成工程では、金属基複合材料27(図2C参照)又はアルミニウム基複合材ビレット66(図5C参照)を用いて第5ビレット128を形成する。第5ビレット128は、中央に穴部132を有する板状の環状体131で、成形前のビレット高さである環状体131の高さはHgである。

図14Bに示すように、580℃以上の第5ビレット128を金型133に 矢印の如くセットし、金型133を取り付けたプレス機41の稼働により所定形 状に成形する。

金型133は、下型ダイ134と、上型パンチ135と、図に示していない 温度調整手段と、を備えている。この金型133を用いて、プレス圧力P、加圧 速度Vp、所定の下降ストロークでもって、580℃以上の第5ビレット128 に圧力を加えて、図13Aに示された第5の成形品117を成形する。

- 22 -

引き続き、図14Cに示すように上型パンチ135を下限までストロークさせることで、第5の成形品117を得る。

具体的には、第5ビレット128に圧力を加える過程において、アルミニウム合金22は、加圧でつぶれ始めると同時に、横(図の左右方向、図の表裏方向)方向である穴部132の中心に向けて矢印k, kの如く凝集体21の粒の間からしみ出るように流動する。

一方、凝集体 2 1 は、凝集体 2 1 同士の接触や衝突により破壊するとともに圧力が加わり凝集体が崩れ、小さな凝集体やアルミナ ($A \mid 2O_3$) の粒子となってほとんどは環状体 1 3 1 側に止まり、穴部 1 3 2 側の内方に移動しない。その結果、第 5 の成形品 1 1 7 の中央部 1 2 2 のセラミックス体積含有率 $V \mid f$ は $V \mid f \mid f$ となるとともに、周縁部 1 2 3 のセラミックス体積含有率 $V \mid f \mid f$ は $V \mid f \mid f$ となる。

ここで、h1は成形後のビレット高さを示し、第5の成形品117の板の厚さに相当する。第5の成形品117の環状体131の圧縮比Rhは、Rh=Hg
/h1である。中央部122の圧縮比Rhは設定しない。

つまり、第5の成形方法では、圧縮比Rhを第5の成形品117の環状体131と中央部122とで変える。

次に、図13Bに示された第6の成形品を成形する第6の成形方法について、図15A~図15Cに基づいて説明する。複合材の製造工程及びビレット加熱工程は、第1の成形方法と同様であり、その説明を省略する。

図15Aに示すように、第6の成形方法のビレット形成工程では、金属基複合材料27(図2C参照)又はアルミニウム基複合材ビレット66(図5C参照)を用いて第6ビレット136を形成する。第6ビレット136は、円盤部137と、円盤部137の中央に凸状に一体に形成された円柱部138と、からなる。円盤部137の厚さをt6に形成し、円柱部138の高さは、成形前のビレット高さであるHjに形成した。つまり、第6ビレット136は、円盤部137の厚さt6に比べ、円柱部138に高さHjだけ高さに変化をもたせものである。

図15Bに示すように、580℃以上の第6ビレット136を金型141に 矢印の如くセットし、金型141を取り付けたプレス機41の稼働により所定形

- 23 -

状に成形する。

金型141は、下型ダイ142と、上型パンチ143と、図に示していない温度調整手段と、を備えている。この金型141を用いて、プレス圧力P、加圧速度Vp、所定の下降ストロークでもって、580℃以上の第6ピレット136に圧力を加えて第6の成形品118(図13B参照)を成形する。

引き続き、図15 Cに示されるように上型パンチ143を下限までストロークさせることで、第6の成形品118を得る。

具体的には、第6ビレット136に圧力を加える過程においては、円柱部138がつぶれ始めると同時に、円柱部138のアルミニウム合金22は加圧で外方(矢印の方向)に凝集体21の粒の間からしみ出るように流動する。

一方、円柱部138の凝集体21は、凝集体21同士の接触や衝突により破壊するとともに圧力が加わり凝集体が崩れ、小さな凝集体やアルミナ(Al2O3)の粒子となってほとんどは円柱部138側に止まる。その結果、第6の成形品118の中央部124のセラミックス体積含有率VfはVm6(約28%)となる。 間縁部125のセラミックス体積含有率VfはVe6(約20%)となる。

ここで、h1は成形後のビレット高さを示し、第6の成形品118の板の厚さに相当する。第6の成形品118の中央部124の圧縮比Rhは、Rh=Hj/h1である。周縁部125の圧縮比Rhは、Rh=t6/h1で、約1である。

つまり、第6の成形方法では、圧縮比Rhを第6の成形品118の中央部124と周縁部125とで変える。

次に、図13Cに示された第7の成形品を成形する第7の成形方法について、図16A~図16Cに基づいて説明する。複合材の製造工程及びビレット加熱工程は、第1の成形方法と同様であり、その説明を省略する。

図16Aに示すように、第7の成形方法のビレット形成工程では、金属基複合材料27(図2C参照)又はアルミニウム基複合材ビレット66(図5C参照)を用いて第7ビレット144を形成する。第7ビレット144は、中央に円形の凹部146を有する円板145で、凹部146の底の厚さをt7に形成し、円板145の高さは、成形前のビレット高さであるHkに形成したものである。つまり、第7ビレット144は、凹部146の底の厚さt7に比べ、円板145に高

さHkだけ高さに変化をもたせたものである。

図16日に示すように、580℃以上の第フビレット144を金型14フに 矢印の如くセットし、金型147を取り付けたプレス機41の稼働により所定形 状に成形する。

金型147は、下型ダイ151と、上型パンチ152と、図に示していない 温度調整手段と、を備えている。この金型147を用いて、プレス圧カP、加圧 速度Vp、所定の下降ストロークでもって、580℃以上の第7ピレット144 に圧力を加えて第7の成形品121(図13C参照)を成形する。

引き続き、図16Cに示されるように上型パンチ152を下限までストロー クさせることで、第7の成形品121を得る。

具体的には、第7ピレット144に圧力を加える過程においては、円板14 5がつぶれ始めると同時に、円板145のアルミニウム合金22は加圧で内方(矢 印の方向)に凝集体21の粒の間からしみ出るように流動する。

一方、凝集体21は、凝集体21同士の接触や衝突により破壊するとともに 圧力が加わり凝集体が崩れ、小さな凝集体やアルミナ (A I₂O₃)の粒子となっ てほとんどは凹部146側に移動せずに止まる。その結果、第7の成形品121 の中央部126のセラミックス体積含有率VfはVm7(約20%)になるとと もに、周縁部127のセラミックス体積含有率VfはVe7(約28%)となる。

ここで、h1は成形後のビレット高さを示し、第7の成形品121の板の厚 さに相当する。第7の成形品121の中央部126の圧縮比Rhは、Rh=Hk **/h1である。周縁部127の圧縮比Rhは、Rh=t7/h1で、1未満であ** る。

つまり、第7の成形方法では、圧縮比尺トを第7の成形品118の中央部1 26と周縁部127とで変える。

このように、本発明の第5、第6および第7の成形方法では、圧縮比Rhを 成形品のそれぞれの部位別に変える際、第5、第6および第7の成形品を成形す る際に用いられる第5、第6および第7ビレットは、部位別に高さに変化をもた せたので、金型を閉じるだけの一回の動作で、成形後のビレット高さh1を変え ることなく、第5、第6および第7の成形品のセラミックス体積含有率を部位別 に変えることができ、成形作業は容易になる。

次に、第8の成形品を成形する第8の成形方法について、図17A~図17 Eに基づいて説明する。複合材の製造工程及びビレット加熱工程は、第1の成形 方法と同様であり、その説明を省略する。

図17Aにおいて、第8の成形方法におけるビレット形成工程では、金属基複合材料27(図2C参照)又はアルミニウム基複合材ビレット66(図5C参照)を用いて第8ビレット153を形成する。第8ビレット153は、直径D8、厚さt8の円板である。

第8の成形方法の加圧工程においては、分割金型154が用いられる。該分割金型154は、下型ダイ155と、分割上型パンチ156と、図に示していない温度調整手段と、を備える。

分割上型パンチ156は、中央に取り付けたインナーパンチ157と、インナーパンチ157の外側に配置されたアウタパンチ機構161と、インナーパンチ157に設けられた穿孔機構162と、を備える。

アウタパンチ機構161及び穿孔機構162は、油圧装置163に接続され、 予め成形条件を設定した制御装置164の情報に基づいて制御される。

このような分割金型154に580℃以上の第8ビレット153を矢印の如くセットし、分割上型パンチ156を取り付けたプレス機41の稼働により成形を開始する。

先ず、アウタパンチ機構161のアウタパンチ165を矢印m、mの如く下限まで下降させる。引き続き分割上型パンチ156をプレス機41で下降させる。

図17日に示されるように、分割上型パンチ156を下降させることで、アウタパンチ165を第8ビレット153の周縁部166に当てるとともに、プレス機41の下降(矢印Aの方向)の継続によってアウタパンチ165で周縁部166を厚さteに成形する。その過程で、周縁部166のアルミニウム合金22は第8ビレット153の中央側へ矢印n,nの如く流動する。金属基複合材料27(図2C参照)のセラミックス体積含有率に比べ、周縁部166のセラミックス体積含有率Vfは高くなる。周縁部166の圧縮比Rhは、Rh=t8/teであって、例えば6以上である。

- 26 -

続いて、インナーパンチ157での成形を開始する。

図17 Cに示されるように、プレス機41によりインナーパンチ157を下降させて、インナーパンチ157で第8ビレット153の中央部167の厚さが tmになるように該中央部167を凹状に成形する。その際、プレス機41の下降速度に同期させてアウタパンチ機構161を後退(破線の矢印の方向)させることで、アウタパンチ165の下降を避けて静止状態を保ちつつアウタパンチ165で周縁部166を押さえ続ける。

成形後の中央部 1 6 7 の厚さ t mは成形前の厚さ t 8 とほぼ同じであり、中央部 1 6 7 の圧縮比R h は、R h = t 8 ℓ t m で、約 1 である。当然、成形後の中央部 1 6 7 のセラミックス体積含有率 ℓ f は第 8 ビレット 1 5 3 のセラミックス体積含有率とほぼ同じである。

次に、穿孔機構162で中央部167に孔を形成する。

図17Dに示すように、穿孔機構162の4本のピン168を中央部167内に矢印の如く押し込み、4つの取り付け孔169を形成することで、第8の成形品171が完成する。

前記4本のピン168を中央部167に押し込む過程において、該ピン168で押された押し部172にアルミニウム合金22の流動及び凝集体21の移動が起き、押し部172のセラミックス体積含有率は高くなる。その結果、取り付け孔169の周辺部の強度を高くすることができる。

図17日で示されるように、第8の成形品171は、例えばブレーキディスクである。該ブレーキディスクをボルトでハブに固定する際、大きな力がかかる取り付け孔169の周辺部分の強度を高めたものである。金属基複合材料27(図2C参照)の強度(ヤング率Eb)に比べ、取り付け孔169が形成された周辺の押し部172の強度は高い。

摺動部173の強度及び耐磨耗性は、金属基複合材料27 (図2C参照) より優れている。

分割金型154を用いることで、第8ビレット153の形状を変えることなく、第8の成形品171の周縁部166の圧縮比Rhと中央部167の圧縮比Rhを変えることができ、結果的に、セラミックス体積含有率の高い部位を変える

- 27 -

ことができる。

次に分割金型 1 5 4 を用いた別の成形方法について、2 の例を挙げて説明する。

第1の例では、最初にインナーパンチ157で押圧することで、中央部167のセラミックス体積含有率を高め、その次に、アウタパンチ機構161で押圧することで、周縁部166の形状を仕上げる。この場合の形状は、図6の第2の成形品68(ブレーキディスク)とほぼ同じ形状である。また、セラミックス体積含有率も同様に中央部167から周縁部166に向かって漸減する。

第2の例では、最初にインナーパンチ157で押圧することで、中央部167のセラミックス体積含有率を高める。その次に、複数のピン168で取り付け孔169を形成すると同時に押し部172のセラミックス体積含有率を高める。最後に、アウタパンチ機構161で押圧することで、周縁部166の形状を仕上げる。その結果、図8の第2の成形品68(ブレーキディスク)に高強度の取り付け孔169周辺部を形成することができる。

このように、分割金型154を用いると、第8ビレット153の厚さが一定であっても、アウタパンチ165で第8ビレット153の周縁部166のセラミックス体積含有率を決定し、インナーパンチ157で第8ビレット153の中央部167のセラミックス体積含有率を決定し、穿孔機構162の4本のピン168で中央部167の4つの取り付け孔169を形成した押し部172のセラミックス体積含有率を決定することができる。つまり、セラミックス体積含有率の異なる部位を多く設けることができる。

次に、本発明の金属基複合材からなる第9の成形品を成形する第9の成形方法について、図18A~図18Dに基づいて説明する。複合材の製造工程、ビレット形成工程及びビレット加熱工程は、図7の第2の成形方法と同様であり、その説明を省略する。

第9の成形方法では、セラミックス皮膜を一部分に施した部分断熱金型78 Bを用いることを特徴とする。

図18Aに示された部分断熱金型78Bは、下型ダイ81Bと、上型パンチ82Bと、図に示していない温度調整手段とを備えており、第2の成形方法にお

いて用いられた金型 7 8 (図 7 参照) と型の寸法は同じである。部分断熱金型 7 8 B の母材の材質は、例えば合金工具鋼(alloy tool steel)を選択した。

下型ダイ81Bは、ビレットに接触する部位である第1、第2、第3および 第4型面177、178、179、181を有する。第1型面177には、セラ ミックス皮膜182からなる断熱手段がプラズマ溶射で施されている。

セラミックス皮膜 1 8 2 は断熱を主な目的とし、熱伝導率の小さい材料を用いた。

セラミックス皮膜 1 8 2 の溶射材料は、ジルコニア (Z r O 2) である。ジルコニア以外の溶射材料としては、ケイ酸アルミニウム (A I 2 O 3 · S i O 2) を挙げることができる。ケイ酸アルミニウムの代表的なものとしては、ムライト (3 A I 2 O 3 · 2 S i O 2) がある。

第 9 の成形方法では、 1 0 0 μ m~ 1 0 0 0 μ mの皮膜厚さ t i を有するセラミックス皮膜 1 8 2 が用いられる。

皮膜厚さが 100μ m未満になると、皮膜が薄すぎて断熱性は悪くなり、所定温度のビレット 77B(図 18Bを参照)を第 1型面 177にセットした際に、ビレットは急冷 (quench) され、ビレットの表層(例えば、深さ 0.5mm)に発生する急冷層は厚くなる。その結果、成形品の表層と深層(厚さの中心)との間におけるセラミックス体積含有率 V f のばらつきは大きくなる。ばらつきは、データ中の最大値と最小値の差を用いた。

皮膜厚さが1000μmを超えると、金型と接触している時間内での断熱性は最大となり、急冷層の厚さは薄くならない。所定温度のビレットをセットしたときには、ビレットの表層(例えば、深さ0.5mm)に形成される急冷層の厚さは変化しない。つまり、急冷層は最も薄い状態である。その結果、成形品の表層と深層(厚さの中心)との間におけるセラミックス体積含有率 Vfのばらつきをこれ以上小さくすることはできない。

なお、皮膜厚さ t i は、完成時の厚さで、例えば、切削後又は研削後の厚さであり、ここでは、500 μ mとした。

断熱手段としては、溶射被膜を採用せずに、シート、例えば、セラミックス (ケイ酸アルミニウム)の薄板を用いることも可能である。シートの厚さは、皮 膜厚さと同じである。

上型パンチ82Bは、ビレットに接触する部位である第1、第2および第3型面183、184、185を有する。第1型面183には、セラミックス皮膜186からなる断熱手段がプラズマ溶射で施されている。セラミックス皮膜186は、下型ダイ81Bに施されたセラミックス皮膜182と同様であり、その説明を省略する。

第9の成形方法のビレット形成工程では、金属基複合材料27(図2C参照) 又はアルミニウム基複合材ビレット66(図5C参照)を用いて、図18Bに示された第9ビレット77Bを形成する。第9ビレット77Bは、図7に示された第2ビレット77と同様であり、直径をD2、第9ビレット77Bの高さをHbに形成した。

加圧工程では、第9ビレット77Bを下型ダイ81Bのセラミックス皮膜182の上にセットすると、セラミックス皮膜182は第9ビレット77Bの熱を矢印u1,u2の如く断熱するので、第9ビレット77Bの表層は急冷され難い。

図18Cに示すように、上型パンチ82Bを下降させてセラミックス皮膜186を第9ビレット77Bに接触させ、第9ビレット77Bを加圧する。

加圧工程では、第9ビレット77Bに上型パンチ82Bのセラミックス皮膜186を接触させると、セラミックス皮膜186は第9ビレット77Bの熱を矢印u3、u4の如く断熱するので、第9ビレット77Bの表層は急冷され難い。

第9ビレット77Bに圧力を加える過程においては、580℃以上のアルミニウム合金22は、凝集体21の粒の間からしみ出るように流動する。詳しくは、第9ビレット77Bは、表層に生成される急冷層は薄く、表層に位置するアルミニウム合金22の流動性は損なわれず、表層に位置するアルミニウム合金22は、深層に位置するアルミニウム合金22とほぼ同様に横方向に、小さい流動抵抗に抗して流動することができる。

図18Dに示すように、上型パンチ82Bは下降を続け、下降ストロークが 下限に達すると同時に、第9の成形品188が完成する。

図18 Cに示された第9 ビレット 7 7 Bに圧力を加える過程においては、セラミックス皮膜 182. 186によって第9 ビレット 7 7 Bの温度低下は抑制され、締結部 191の表層から深層におけるセラミックス体積含有率 V f のばらつきは、小さくなる。

このように、金属基複合材からなる第9の成形品188の成形方法に用いられる部分断熱金型78Bは、図18Aに示されるように第9ビレット77Bに接触する下型ダイ81Bの第1型面177にセラミックス皮膜182を施し、また、第9ビレット77Bに接触する上型パンチ82Bの第1型面183にセラミックス皮膜186を施した金型を用いる。このため、部分断熱金型78Bの熱伝導率は断熱手段を施さない金型より小さくなり、金型側の熱伝導率を制御しない場合に比べ、金属基複合材製成形品の表層から深層におけるセラミックス体積含有率のばらつきを小さくすることができる。

次に、本発明の金属基複合材からなる第10の成形品を成形する第10の成形方法について、図19A~図19Dに基づいて説明する。図18A~図18Dに示した第9の成形方法に用いられた部材と同様の部材については、同一符号を付してその説明を省略する。第10の成形方法では、セラミックス皮膜を全体に施した全体断熱金型78Cを用いることを特徴とする。

図19Aに示した全体断熱金型78Cは、下型ダイ81Cと、上型パンチ82Cと、図に示していない温度調整手段と、を備える。全体断熱金型78Cの母材の材質は、例えば合金工具鋼である。

下型ダイ81Cは、ビレットに接触する部位である第1、第2、第3および第4型面192, 193, 194, 195を有する。第1、第2、第3および第4型面192, 193, 194, 195には、セラミックス皮膜182断熱手段がプラズマ溶射で施されている。

上型パンチ82Cは、ビレットに接触する部位である第1、第2および第3型面196,197,198を有し、第1、第2および第3型面196,197,198には、セラミックス皮膜186からなる断熱手段がプラズマ溶射で施され

ている。

加圧工程では、図18Bに示した第9ビレットフ7Bと同じ構成の第10ビレットフ7Cを580℃以上に保持しながら、セラミックス皮膜を施した全体断熱金型78Cを取り付けたプレス機41の稼働により成形を開始する。

図19日に示されるように、第10ビレット77Cに圧力を加える過程では、 流出するアルミニウム合金22の先端201(図の左)、202(図の右)は、 セラミックス皮膜182,186によって矢印u5の方向には断熱されるため、 温度低下に伴う流動抵抗の増加は起き難い。

図19Cは、図19Bに示された成形途中の第10ビレット77Cの状態を示している。流動するアルミニウム合金22の先端201、202、203、204は、図19Bに示された全体断熱金型78Cに施したセラミックス皮膜182、186の断熱によって温度低下に伴う流動抵抗の増加は起き難い。その結果、図19Cに示した締結部205の両面の表層に位置するアルミニウム合金22は、深層に位置するアルミニウム合金22と同様に矢印wの如く流動する。従って、締結部205の表層から深層におけるセラミックス体積含有率Vfのばらつきはより小さくなる。

図19Dに示すように、上型パンチ82Cの下降を続け、下降ストロークが 下限に達すると同時に、第10の成形品206が完成する。

第10ビレットに圧力を加える過程では、セラミックス皮膜182, 186によって流出する第10ビレットの先端の温度低下も抑制するので、締結部205の表層から深層におけるセラミックス体積含有率Vfのばらつきは、セラミックス皮膜182, 186を施していない金型より小さくなる。

図20は、本発明の成形方法において、断熱手段を施していない金型と、断熱手段が施された金型との成形品のセラミックス体積含有率の関係を示したグラフである。横軸は、断熱なし、部分断熱、全体断熱の金型あり、縦軸はセラミックス体積含有率 V f である。なお、成形の条件は、プレス圧力 P はビレットの投影面積に対する面圧で650kg/cm²、加圧速度 V p は約130mm/秒、ビレットの加熱する所定温度は580℃以上、圧縮比 R h は6.8、金型温度は

300℃、金型に溶射したセラミックス皮膜の皮膜厚さは500μmである。

〇印は、締結部の一方の表層で、深さ 0.5mmの位置におけるセラミックス体積含有率 V f を示す。

◎印は、締結部の他方の表層で、深さ0.5mmの位置におけるセラミックス体積含有率 Vfを示す。

●印は、締結部の深層で、厚さの中心となる深さ4mmの位置におけるセラミックス体積含有率Vfを示す。

断熱なしは、セラミックス皮膜を施さない金型であって、図7に示した金型78に相当する。

部分断熱は、ビレットに接触する部位の中央にのみセラミックス皮膜を施した金型であって、図18Aに示した金型78Bに相当する。

全体断熱は、ビレットに接触する部位の全体にセラミックス皮膜を施した金型であって、図19Aに示した金型78Cに相当する。

断熱なしの金型では、セラミックス体積含有率 Vfは28%~42%で、ばらつき(最大値と最小値の差)は14である。

部分断熱の金型では、セラミックス体積含有率 V f は3 1%~3 9%で、ばらつきは8まで小さくなる。

全体断熱の金型では、セラミックス体積含有率 V f は33%~38%で、ばらつきは5までさらに小さくなる。

産業上の利用可能性

本発明の成形方法によって成形された金属基複合材からなる成形品は部位によって強度が異なるため、車両用のブレーキディスクの他、各種産業機械に用いられる部材にも適用可能である。

請求の範囲

1. 金属基複合材製成形品の成形方法であって、

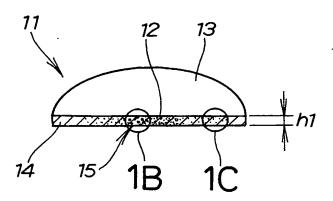
金属からなるマトリックスとセラミックスからなる補強材とを混合して金属 基複合材料からなるビレットを得る工程と:

前記ピレットを所定温度に加熱する工程と:

前記所定温度に加熱されたビレットを金型を用いて加圧成形する工程と: から成り、成形前の前記ビレットの高さをHとし、成形後のビレットの高さを H 1 とすることにより、ビレットの圧縮比をH / h 1 としたとき、該圧縮比を成形品の部位別に変えることで、該成形品のセラミックス体積含有率を部位別に異ならせるようにしたことを特徴とする金属基複合材製成形品の成形方法。

- 2. 前記ビレットは、部位別に高さに変化をもたせたことを特徴とする請求項1記載の金属基複合材製成形品の成形方法。
- 3. 前記加圧成形は、分割金型を用いて行うことを特徴とする請求項1記載の金属基複合材製成形品の成形方法。
- 4. 前記加圧成形は、前記ビレットに接触する部位に断熱手段を施した金型を用いて行うことを特徴とする請求項1記載の金属基複合材製成形品の成形方法。
- 5. 前記マトリックスはアルミニウム合金を用い、前記セラミックスはアルミナの凝集体を用いたことを特徴とする請求項1、請求項2、請求項3又は請求項4 記載の金属基複合材製成形品の成形方法。
- 6. 前記加熱工程は、前記ビレットを580℃以上に加熱することを特徴とする 請求項1に記載の金属基複合材製成形品の成形方法。





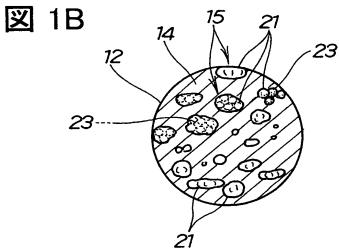
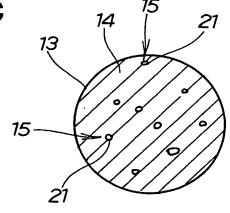
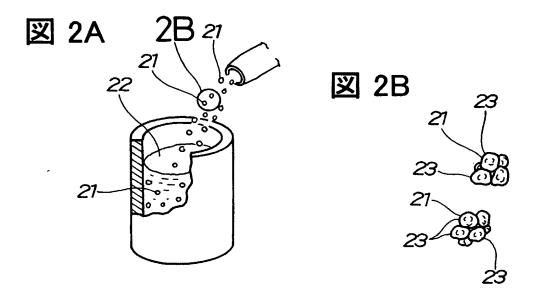
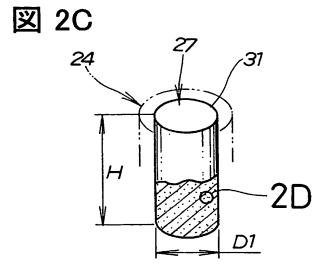
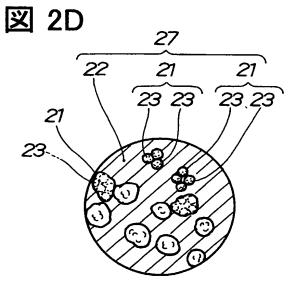


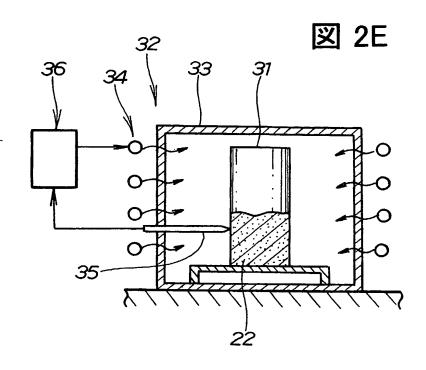
図 1C

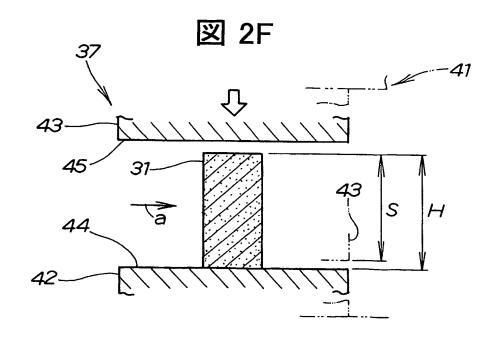


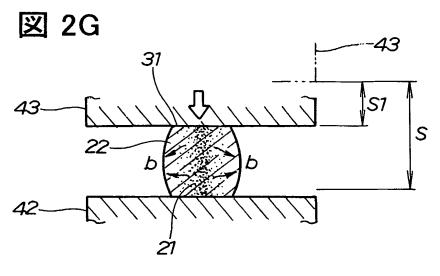


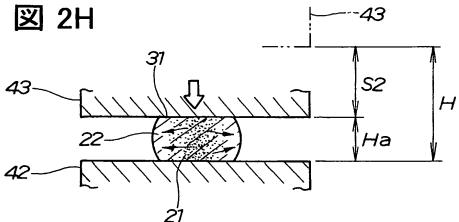












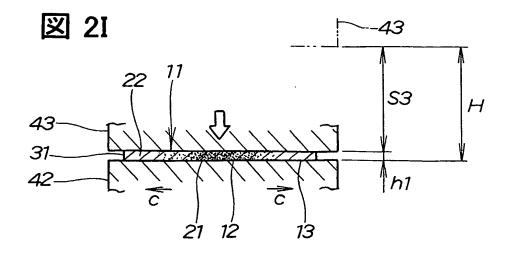


図 3

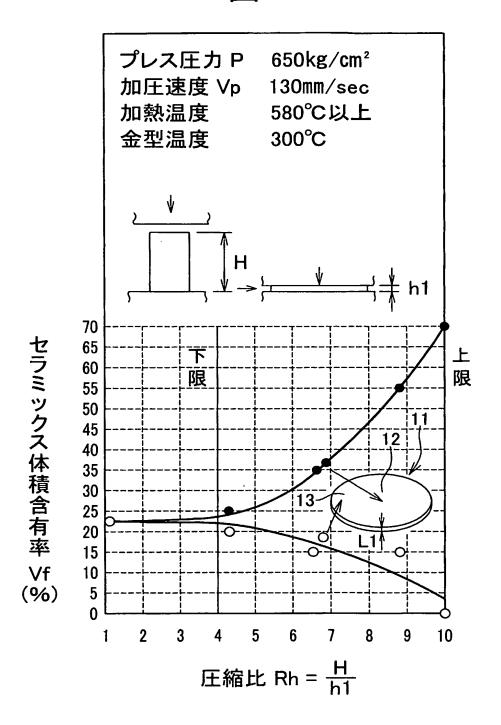
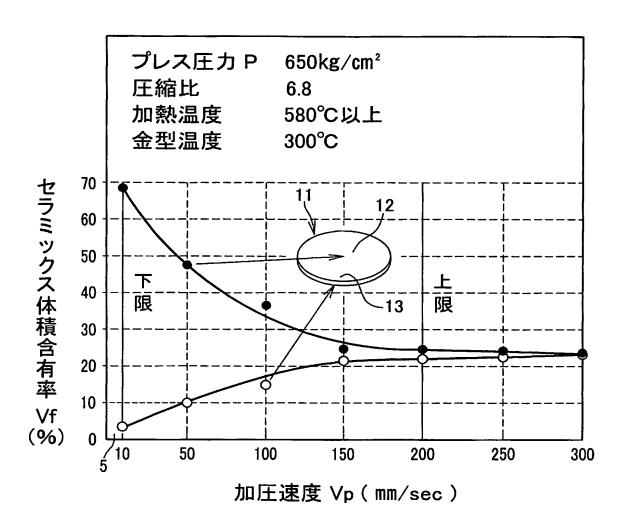
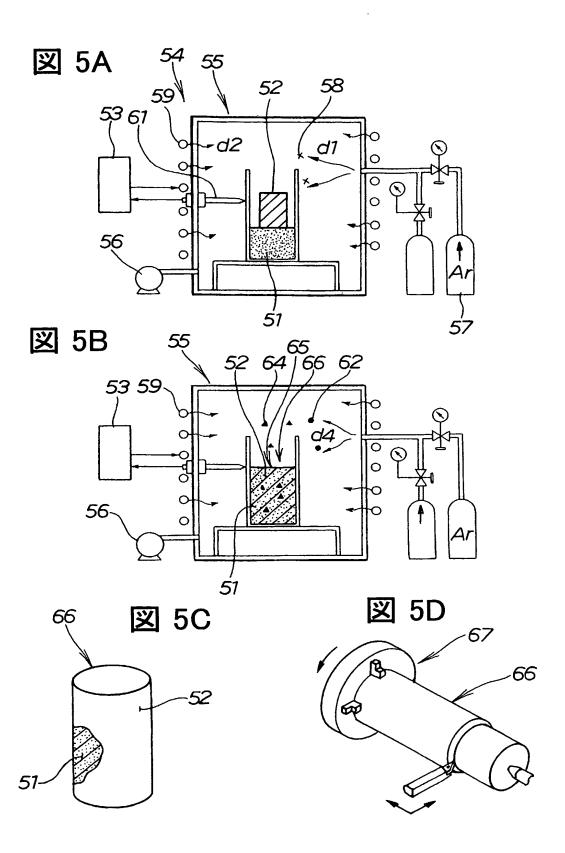
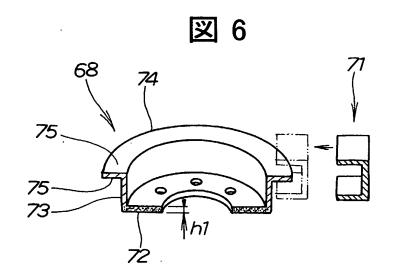
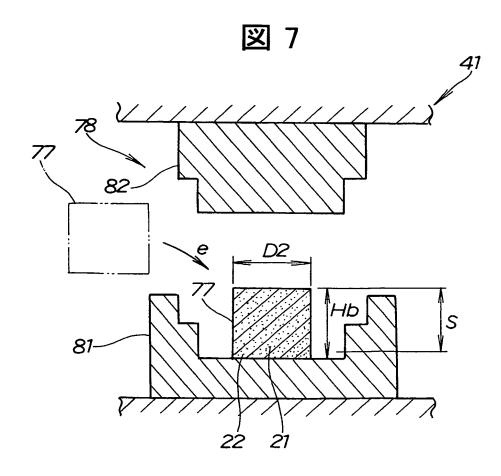


図 4











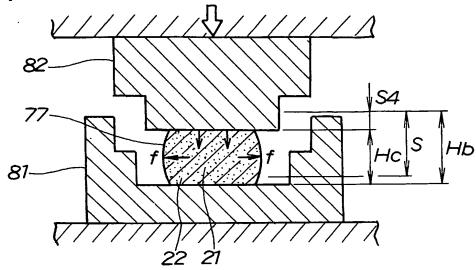
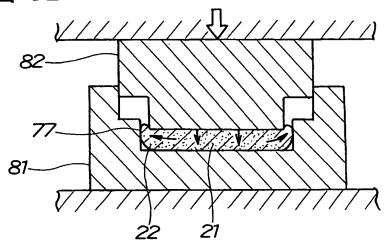


図 8B



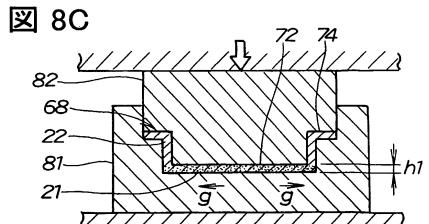
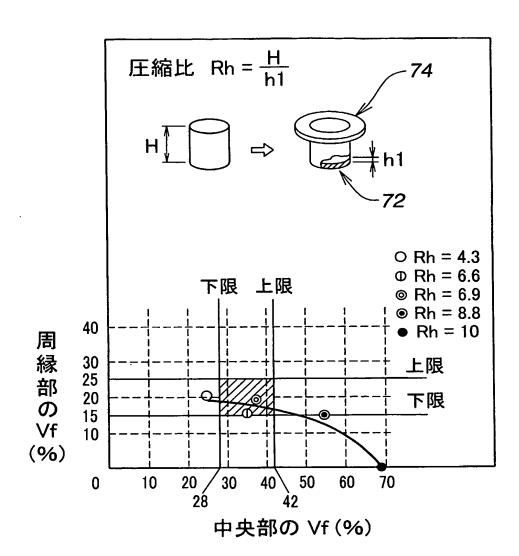
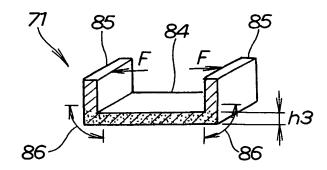
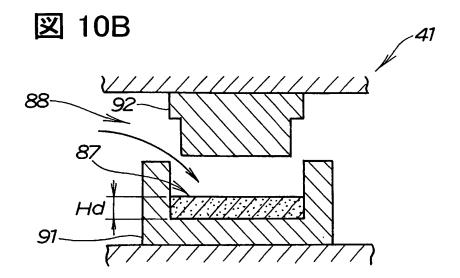


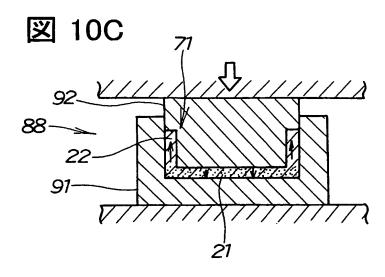
図 9

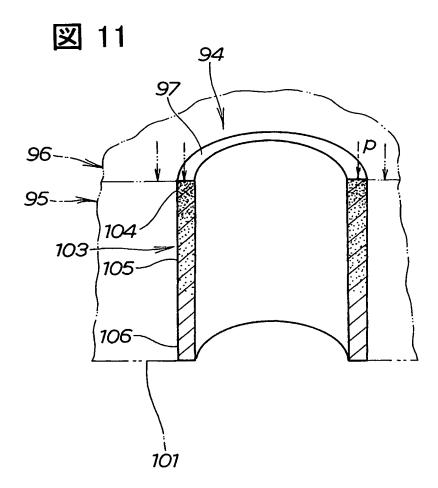


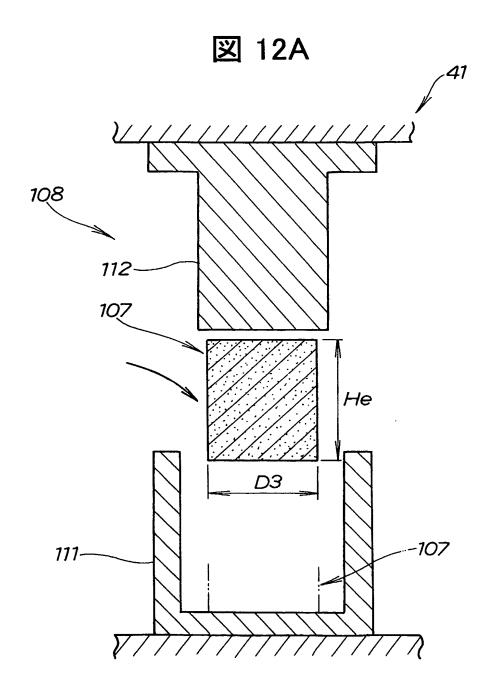














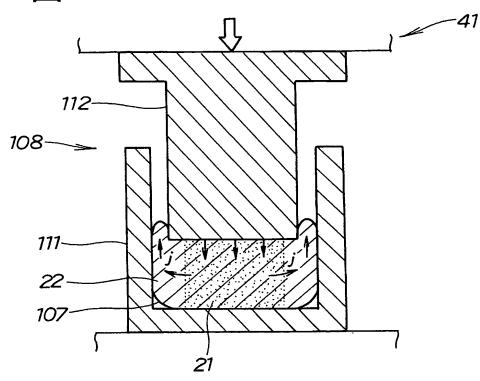
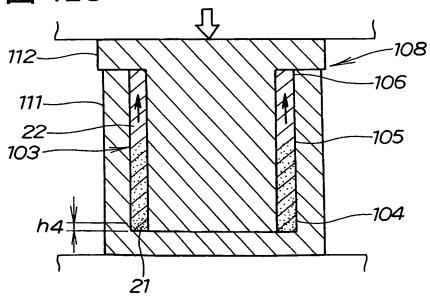


図 12C





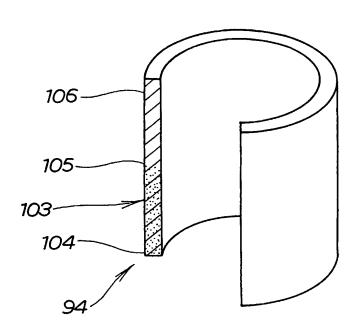


図 13A

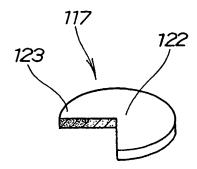


図 13B

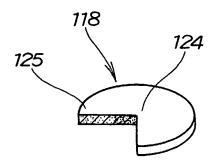


図 13C

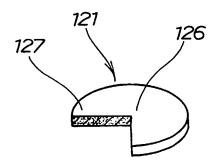
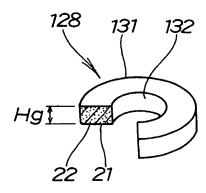


図 14A



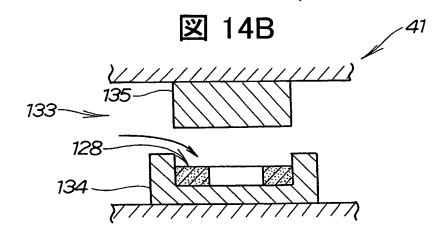
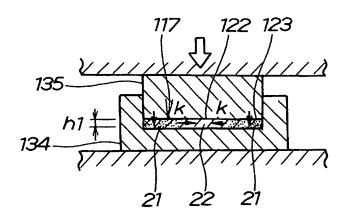
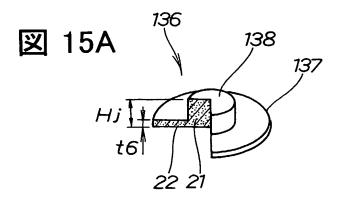
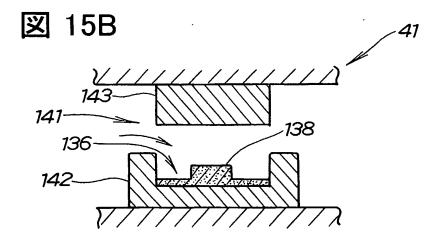
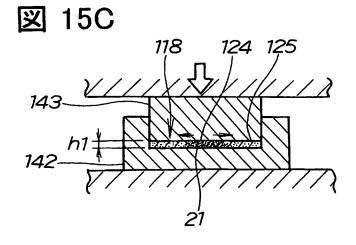


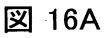
図 14C











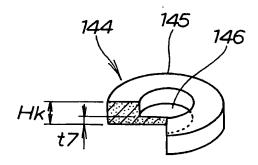


図 16B

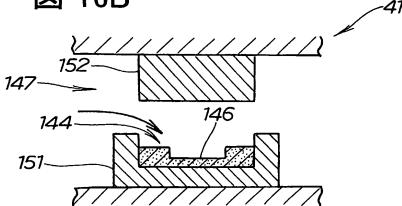
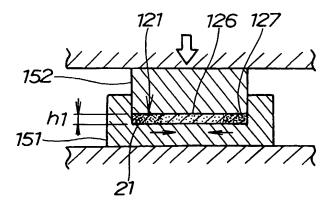


図 16C



20/27

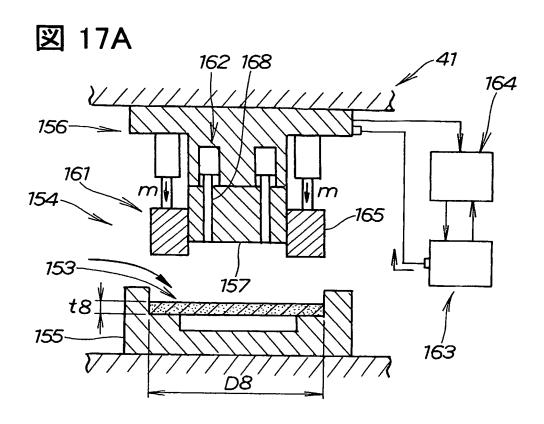
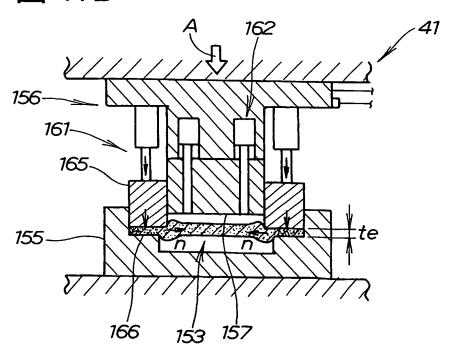
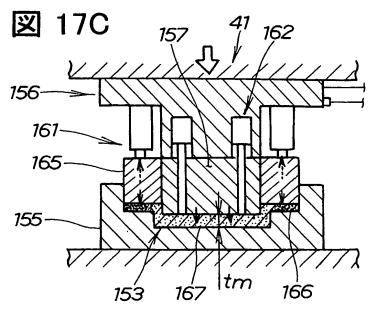
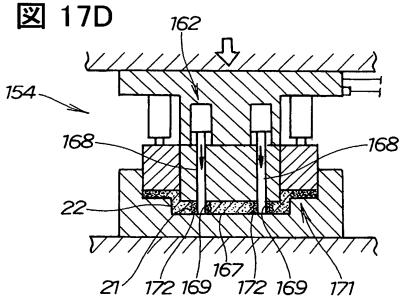


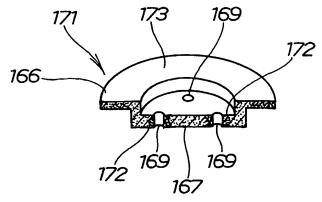
図 17B

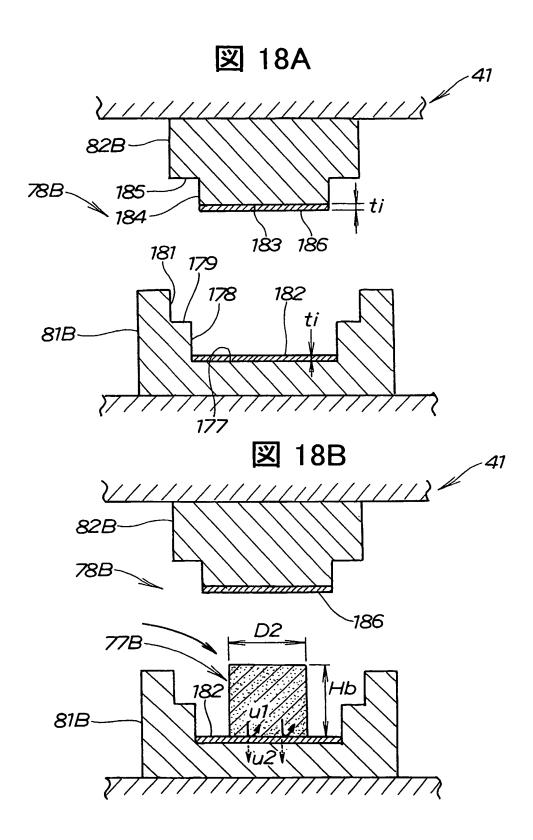


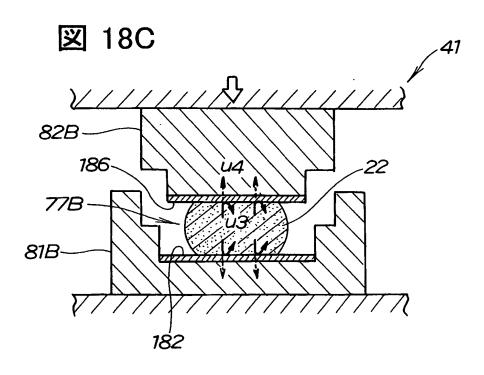


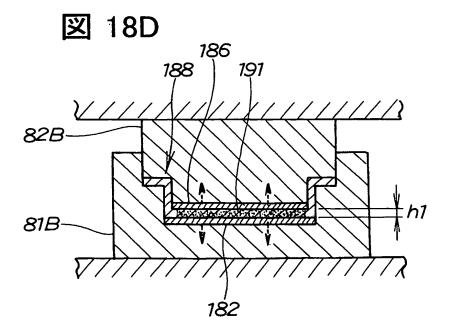












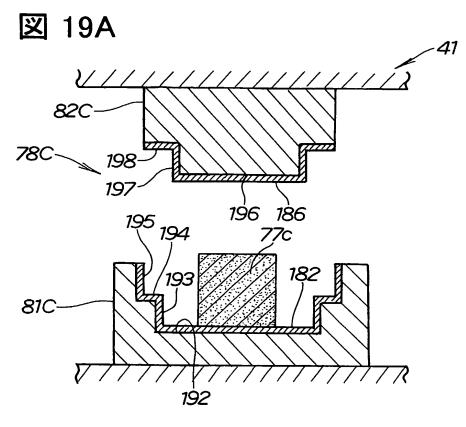
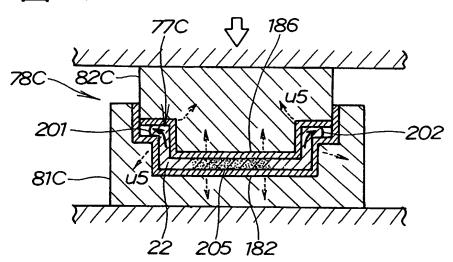


図 19B



25/27

図 19C

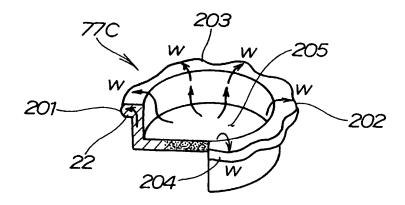


図 19D

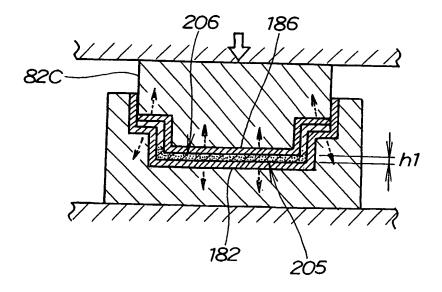
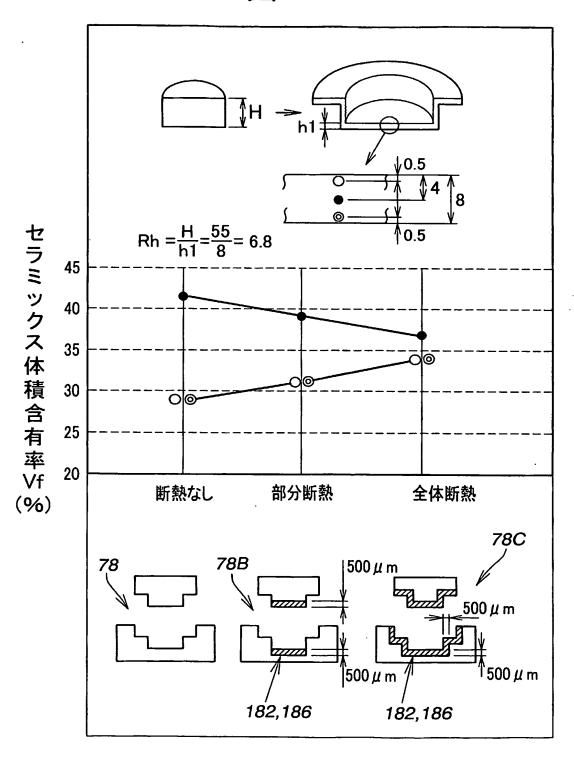
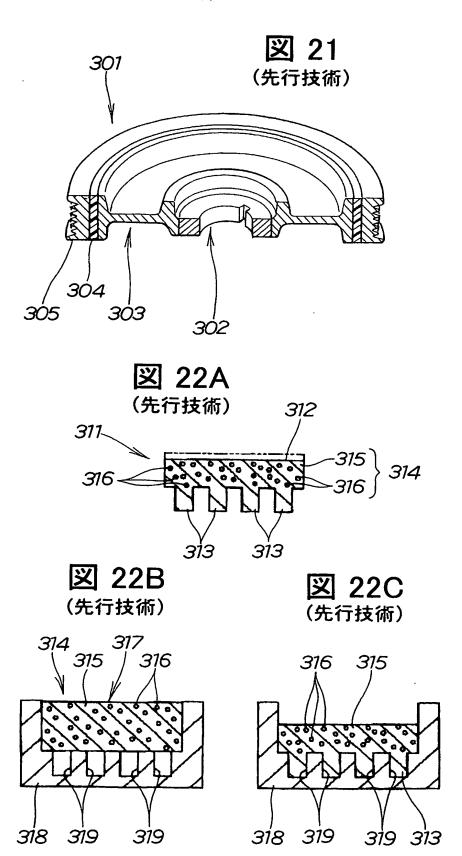


図 20





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019814

A. CLASSIFICATION Int.Cl	ATION OF SUBJECT MATTER B21J5/08, 1/06, 5/00, 13/02, E	330B11/00				
According to Inte	rnational Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC				
B. FIELDS SEA						
Minimum docum Int.Cl ⁷	entation searched (classification system followed by class B21J1/00-13/14, 17/00-19/04, I C22C32/00	ssification symbols) 321K1/00-31/00,B30B11/	00,			
Jitsuyo Kokai Ji	earched other than minimum documentation to the exten Shinan Koho 1926-1996 Jit tsuyo Shinan Koho 1971-2005 Tor ase consulted during the international search (name of da	suyo Shinan Toroku Koho oku Jitsuyo Shinan Koho	1996-2005 1994-2005			
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	ropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
A	JP 2003-193168 A (Honda Motor 09 July, 2003 (09.07.03), Full text (Family: none)	Co., Ltd.),	1-6			
A	JP 10-288085 A (Yamaha Motor Co., Ltd.), 27 October, 1998 (27.10.98), Full text & EP 870919 A1 & US 6240827 B1					
A	JP 2-115340 A (Showa Aluminum 27 April, 1990 (27.04.90), Full text & US 4933007 A	n Corp.),	1-6			
× Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
"A" document d to be of part "E" earlier appli filing date "L" document v	gories of cited documents: lefining the general state of the art which is not considered licular relevance cation or patent but published on or after the international which may throw doubts on priority claim(s) or which is	"T" later document published after the introduced and not in conflict with the application the principle or theory underlying the improvement of particular relevance; the considered novel or cannot be considered when the document is taken along	ation but cited to understand invention claimed invention cannot be dered to involve an inventive			
special reas	ablish the publication date of another citation or other on (as specified) eferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art				
"P" document p priority date	ublished prior to the international filing date but later than the claimed	"&" document member of the same patent				
	al completion of the international search ch, 2005 (30.03.05)	Date of mailing of the international search report 12 April, 2005 (12.04.05)				
	ng address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer				
Facsimile No.	2000	Telephone No.				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/019814

	Other Columns with indicating the control of the columns of the co	Relevant to claim No.
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	1-6
A	JP 1-240633 A (Showa Aluminum Corp.), 26 September, 1989 (26.09.89), Full text (Family: none)	1-0
A	Full text (Family: none) JP 63-199839 A (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 18 August, 1988 (18.08.88), Full text (Family: none)	1-6

Α.	発明の原 Int. Cl'	ー はする分野 B 2 1 J	の分類(国	国際特許分	類(II 06,	PC)) 5/00	, 13,	∕02 <u>;</u>	B 3 0 B	11/	0 0	
В.	調査を行	 fった分野		 -								.]
調査を			1/00		14, 1	7/00		04, B2	21K 1	/00-	31/0	0,
	日本国第日本国纪日本国纪日本国纪日本国纪日本国纪日本国纪日	トの資料で 実用新案公 公開実用新 実用新案登 登録実用新 目した電子	報] 案公報] 録公報] 案公報]	1926- 1971- 1996- 1994-	1996 2005 2005 2005	5 5 5 5	調査に使	用した用	語)			
C.		ると認めら 	れる文献									関連する
	文献の ゴ <u>リー</u> *_	引用	文献名	及び一部の	箇所が	関連すると	さは、そ	の関連す	る箇所の表	表示		が の範囲の番号
1	A	-		03-1 09,					業株式会	社) 2	1	-6
	A	8. 1	0. 27		全体	-			式会社) A 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	-6
4	A								株式会社 07 A		1	-6
×	C欄の続:	きにも文献	パが列挙さ	れている。			· 🗆	パテント	ファミリー	に関する	別紙を参	
L L	」 リート リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リ	のカテカスカラカステカスカーのカラカの前さを現代を明前では、日本の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の	c献ではない はもない。 はもを提なすま を けり は が は は は は は は は は は は は は は は は は は	特許である る文献又に を確立する 示等に言る	5が、国 は他の文 5ために 及する文	際出願日 献の発行 引用する 献	「T」匿 出 「X」報 「X」報 「Y」報 」	間際出願日間際出願日間原との理解という。 は原との理解をはいません。 はいままでは、 はいままでは、 はいまままでは、 はいままままでは、 はいままままでは、 はいままままます。 はいまままままます。 はいまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	するもの [*] がに引用* ある文献* は進歩性z ある文献*	日後はるあながで者となくのてとてったなもっいっとえったとてったったったったったったったったったったったったったったったったったった	発明の 当該文i 考えられ 当該文i (自明で	文献であって 原理又は理論 献のみで発明 るもの 献と他の1以 ある組合せに
国際	調査を完	了した日	30.	03.20	0 0 5		国際調査	を報告の発 	送日	1	2. 4.	2005
国際	国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 特許庁審査官(権限のある職員) 3 P 8 6					P 8614						
郵便番号100-8915					3 号		電話番号	} 03−	-3581	-110:	1 内線	3363

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 1-240633 A (昭和アルミニウム株式会社) 19 89.09.26,文献全体 (ファミリーなし)	1 – 6
A	JP 63-199839 A (住友電気工業株式会社) 198 8.08.18,文献全体 (ファミリーなし)	1-6
		_
		·
L		

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
MAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ CRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.